

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：徐文章
電話：02-2737-7022
傳真：
電子信箱：fcliu@nstc.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國114年11月24日
發文字號：科會自字第1140082917號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (114M0P000765_114D2039126-01.pdf、114M0P000765_114D2039127-01.pdf)

主旨：本會公開徵求115年度「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自即日起受理申請，請於115年1月28日前函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、旨揭計畫依本會補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告說明。
- 二、本計畫徵求公告詳閱附件，或至本會網站「動態資訊」之「計畫徵求專區」或自然處公告網頁下載。
- 三、申請人請循本會學術研發服務網登入「線上申請/隨到隨審計畫 計畫類別/一般型導向研究計畫」方式作業，並依計畫屬性點選相對應學門代碼(如徵求公告說明)。
- 四、本計畫之執行期程自115年8月1日開始，計畫性質為專案型研究計畫，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 五、相關計畫內容疑問，請洽本會自然處，電話：(02)2737-7022。有關係統操作問題，請洽本會資訊處服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

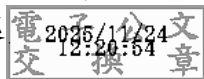
國立清華大學



1140023977

正本：專題研究計畫受補助單位（共253單位）

副本：本會綜合規劃處



主任委員吳誠文

裝

訂

線

